



Система обработки изображений

Технические характеристики

Система обработки изображений для резки и сварки

Система обработки изображений для нанесения маркировки

КОНФИГУРАЦИЯ

ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ	TruLaser Station 5005, TruLaser Cell 3000	TruMark Station 5000, TruMark Station 7000
ДОСТУПНЫЕ ЛАЗЕРЫ	TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse	TruMark серии 3000/5000, TruMicro Mark 2000
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ	Basic, Detect, Project Adjust (TruLaser Cell 3000)	Adjust, Detect, Trace, Trace Pro
ДОСТУПНЫЕ ФОКУСНЫЕ РАССТОЯНИЯ	150 / 200 мм (FocusLine Professional) 150 / 200 / 250 мм (WeldLine Modular) 150 / 200 / 250 / 300 мм (обрабатывающая оптика D50) 200 / 300 мм (обрабатывающая оптика D70) 90 / 135 / 160 / 264 мм (ПФУ 20-2) 255 / 345 / 450 мм (ПФУ 33-2) 255 / 450 мм (ПФУ 3D-2)	160 / 163 / 254 мм (TruMark) 160 мм (TruMicro Mark)
ОСВЕЩЕНИЕ	Светодиод, $\lambda = 625$ нм	Светодиод, $\lambda = 850$ нм

ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНЬШИЙ ЧИТАЕМЫЙ РАЗМЕР МОДУЛЯ DMC	-	30 мкм
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ КОДЫ	-	4-state, BC412, Codabar, Code 30, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 4, GS1-128, GS1 Databar, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR, Aztec, PDF417, Maxicode, OCR/OCV
ТИП. ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ	100 мс - 150 мс	200 мс
ТИП. ТОЧНОСТЬ ПОИСКА РАБОЧЕГО РАССТОЯНИЯ	± 50 мкм с $f = 150$ мм (TruLaser Cell 3000)	± 150 мкм (TruMark) ± 50 мкм (TruMicro Mark)
ТИП. ТОЧНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ	± 20 мкм в центре изображения	± 20 мкм в центре изображения

Возможны изменения. Наивысшим приоритетом обладают данные в предложении и подтверждении заказа.